客	户	宝	号:_	

规格书

品名规格: T11A-BIAFCNN-2.048MHz

		出图		承 认 印
制	图	审 核	核准	
日期: 2019 年 05 月 23 日				请于承认签章 谢谢!

东莞市大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 13-16 栋

TEL: 0086-0769-88010888 FAX: 0086-0769-81800098



东莞市大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 13-16 栋 TEL:0086-0769-88010888 FAX:0086-0769-81800098



http://www.dptel.com

产品技术参数指标

型号: <u>T11A-BIAFCNN-2.048MHz</u>

1	输出	1
- 1	11111	1

1.1. 频率 2.048MHz

1.2. 波形 TTL

高电平>3.0V, 低电平<0.4V

1.3. 占空比 45%~55% @50%

1.4. 上升/下降时间 ≤5ns

2. 频率稳定度

2.1. 温度特性 ≤±1.0x10⁻⁶ @0°C ~ +70°C @ 25°C
 2.2. 频率精确度 ≤±5.0x10⁻⁷ @25°C, 出厂时校正

2.3. 电压特性 <=±1.5x10⁻⁷ @+5.0V±5%

2.4. 老化率 ≤±2.0x10⁻⁸/日

≤±1.0x10⁻⁶/第一年

3. 工作电压

3.1. 工作电压 +5.0V±5%

4. 电流

4.1. 工作电流 7mA(typical)

5. 相位噪声

5.1. 1KHz -130dBc/Hz (typical)

6. 环境特性

6.1. 工作温度 -20°C ~ +60°C(typical)

6.2. 存储温度 -40°C ~ +85°C

6.3. 振动 测试条件: 振幅1.52mm (5~26Hz),19.6m/s²(26~500Hz),

20分钟一个循环,测试2小时(3个方向,X,Y,Z)

6.4. 冲击
 6.5. 保存
 980m/s²,6msec,半正弦波,3个方向,每个方向3次
 从包装盒取出之后,建议保存条件为:温度30℃,

湿度70%



东莞市大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 13-16 栋 TEL:0086-0769-88010888

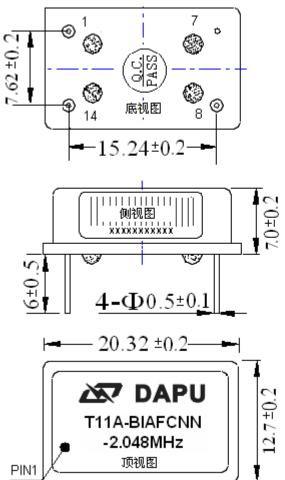
TEL:0086-0769-88010888 FAX:0086-0769-81800098



http://www.dptel.com

7. 机械结构:

7.1. 外形尺寸及管脚定义



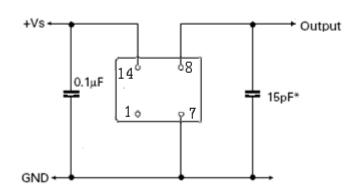
管脚功能说明

管脚	功能
1	悬空
7	地
8	频率输出
14	电源输入

注: 底视图为针脚正对着观察者

单位: mm

8. 电路图



东莞市大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 13-16 栋

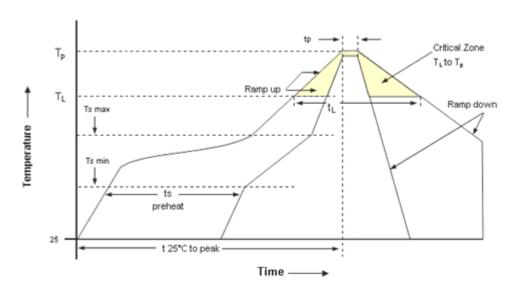
TEL:0086-0769-88010888 FAX:0086-0769-81800098



http://www.dptel.com

9. 波峰焊曲线图

Solderprofile:



Profile Feature	Pb-Free Assembly	Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate (T _L to Tp)	3°C/second max.	Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.
Preheat -Temperature Min Ts _{min}) -Temperature Min Ts _{max}) -Time (min to max) (ts)	150°c 200°c 60-180 seconds	Time maintainted above - Temperature (T _L) - Time (t _L)	217°C 60-150 seconds
Ts _{max} to T _L - Ramp-up Rate	3°C/second max.		
Time maintainted above - Temperature (T _L) - Time (t _L)	217°C 60-150 seconds	Time within 5°C of actual Peak Temperature (tp)	20-40 seconds
Peak Temperature (Tp)	max 260°C	Ramp-down Rate	6°C/second max.

Note: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.